

【参加申込書】

令和6年度 高付加価値加工技術支援事業 第三回セミナー

『最先端の半導体製造に求められる超精密金型設計技術および
放電加工技術』

申込締切:令和6年12月11日（水） 17:00

必要事項をご記入の上、期日までに下記申込先にFAXまたはEメールでお申し込みください。
尚、ホームページからもお申込いただけます。詳細は下記をご覧ください。

https://www.optic.or.jp/okayama-ssn/event_detail/index/3391.html

企業・団体名			
連絡先	〒		
	電 話 :		
	E-mail :		
参加者	役 職	氏 名	メールアドレス
その他			

※参加申込書にご記入いただいた情報は、事業運営上必要な範囲内で適切に使用させていただきます。

【申込・問い合わせ先】

上記【参加申込書】をFAXまたはEメールでお送りいただくか、下記URLからお申込ください。

https://www.optic.or.jp/okayama-ssn/event_detail/index/3391.html

【事務局】

〒701-1221 岡山市北区芳賀 5301 テクノサポート岡山 3F

(公財)岡山県産業振興財団 ものづくり支援部 研究開発支援課 担当: 日比野、笹井

TEL:086-286-9651 FAX:086-286-9676 E-mail: sangaku@optic.or.jp